休 学 願 Application for Temporary Leave of Absence

No.

注	意		慶應	会 孰 太	一学.	長殿				年	月	日(原	頁出)
1. 2	. 3.		To the Pres							Year	Month		ubmitted)
太線の枠内のみ消え本人、保証人それぞ	、 発圧、 こっだ学の際は就学届を	マ Student Information			D と・博士 ster's / Doct	ź 科 epartment ・専門職学 oral / Professiona Program		専 巧 Major	yea P yea B y Major	手 組 ur Cla 年 Yea	ss Student	番号 t ID Numbe	er (F) Seal
ないペンで記れ自署・押月	出してくだ		現住所 Current Address	TEL —	_	-	-	ールアド -mail addr					
入してください。	•	保証人 Guarantor Information	フリガナ 氏 名 Name 現住所 Current Address	TEL TEL		- ため休望	<u>~</u>	, か、 昭 立。	1	1 + 4-			(II) Seal
Notes: 1. Fill out the part inside the bold lines using an indelible pen. 2. Both student and guarantor must stamp their own seal or sign their signature.	ion of Returning t	体 学 理 由 Reason for Temporary Leave of Absence	チェックボット Please check 語学 学在 間 位 正課 to a during a during a Due to し し り上	puld like to クス(一箇所な the box wh 修 For 名・研修先 N 国・都市 L 取得予定 D たは課外活動 an injury sus curricular o	apply for applie ich applie language study ab Name of univocation (Citeriod by you plan by 中の事は tained in or extracu For r Due を務のため y in the h	マ a tempora 点を入れ es to you and training road versity/instituti ty/Country) to obtain credit 故による傷害 an accident urricular acti- nedical treat to an injury come country	ry leave 記 必要事で d provide f on: : :ss?: あ onため] vity	原を記入 the requi *入学許 *Please a 年 Year b) Yes - *医師の *Please a *兵役義 *Please a	にe for th してくださ red inforr 可書の写 attach a cop 月 Month ・ なし 診断書をさ ttach a med	No mation. しを添付して of no	でください。 ださい。 tte filled ou	い。 letter. 月 Month t by a medic 和訳またに nilitary serv	日 Day cal professiona は英訳添付)。 vice.
		*奨学	学期間 d of Absence 金·奨学融資制 Those currently r submitting this ap	 度を受けて receiving schola				「に必ずり			手続をし		IV v _o
		奨学	学 金 nolarships 融資制度 d Loan System	受けてい Currently re 利用した Have used i	ceiving (Nai ことがあ	me of scholarsh	ip(s):					ving any sch と事がな	

承		添付書	類	有()•無	減免	有・無		会承認 科委員会			年	月	目
認		联		定デー	タ入力	J			入力デー	-タ作成	,		備考			
印	月	日取扱年	Ħ	年	Ē	月	目		年	月	日	(EII)				